

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC6129xxxx7R-G
標準質量: 1 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.064	シリコン	64100	7440-21-3
	-	砒素	<1	7440-38-2
リードパッド	0.239	ニッケル	239300	7440-02-0
	0.002	金	1500	7440-57-5
ダイアタッチ	0.008	エポキシ樹脂	8100	—
	0.005	アクリル樹脂	4900	—
ボンディングワイヤ	0.030	金	30200	7440-57-5
封止樹脂	0.570	熔融シリカ	570300	60676-86-0
	0.033	エポキシ樹脂	32600	—
	0.029	フェノール樹脂	29300	—
	0.020	金属水酸化物	19600	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせて頂いております。